



TIGRES
Dr. Gerstenberg GmbH

Behandlung von Leiterplatten

Die Aufgabe

Vorrichtung zu Vorbehandlung von Leiterplatten.

Zwischen den Bahnen dürfen keine elektrischen Entladungen auftreten

Hohe Vorbehandlungsgeschwindigkeit

Verschiedene Produkte

Hohe Behandlungswirkung

Gleichmässige Vorbehandlung

Flexibilität in Bezug auf zukünftige Produkte

Hohe Verfügbarkeit

Umweltfreundlich

Bedienungsfreundlich

Die Lösung

Plasma-BLASTER in Breite der Leiterplatten.

Potentialfrei

Plasma-BLASTER-MULTI, z.B. 300 mm breit

Gegenelektrodenfrei

Oberflächenenergie > 45 mN/m

Plasma-BLASTER-Multi

Freie Führbarkeit

Standzeit 5.000 bis 10.000 h

Keine Fremdgase

„Ein-Knopf-Bedienung“

